

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會函

收文日期 113 年 12 月 10 日
收文編號 12-9 號

會址：100 台北市館前路 20 號 7 樓
信箱：andy.liou@taiwanhouse.org.tw
電話：02-23582535
傳真：02-23582536

受文者：各會員公會

速別：普通件
發文日期：中華民國 113 年 12 月 10 日
發文字號：房仲全聯祺字第 113191 號
附件：標售資訊說明資料

主旨：轉知台灣金聯資產管理股份有限公司土地標售訊息，敬請
轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、台灣金聯資產管理股份有限公司自即日起至民國 114 年 1 月 15 日星期三中午 12 點止將公開標售位於「雲林縣北港鎮同仁段工業用地」，檢附標售資訊說明資料如附件，亦可查詢台灣金聯公司官網 <https://www.tamco.com.tw/webtamco> 標售公告。
- 二、如需索取詳細資料或詢問相關事項，請逕洽聯絡人朱文慶先生，電話 02-25683355 分機 622；行動電話：0980516113 以上，敬請各會員公會轉知所屬會員知悉。

正本：各會員公會

副本：台灣金聯資產管理股份有限公司

理事長 王瑞祺

Fame

台灣金群資產管理股份有限公司

北港工業用地標開標告白
113.12.1~114.1.15公會說明說



01 標售基本資料



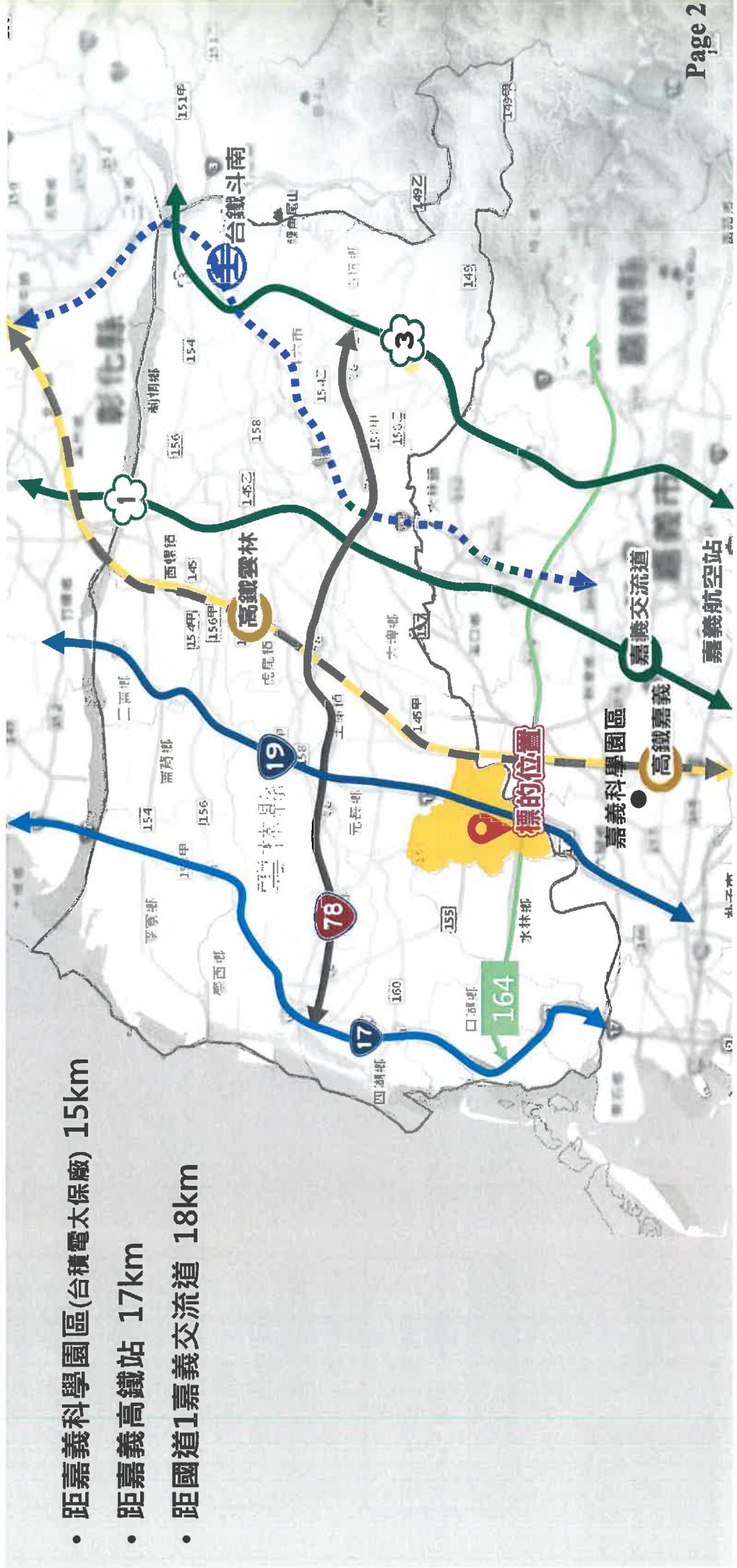
- 土地面積 45,425坪
 - 甲種工業區 43,560 坪
 - 住宅區 1,318 坪
 - 公共設施用地 547 坪
- 建物面積 794坪
- 標售底價：新台幣 32.3 億元
- 投標期間：113/12/01 起 45天

02

位置地理通交

捷便通外對、樞道中廊業產居位

- 距嘉義科學園區(台積電太保廠) 15km
 - 距嘉義高鐵站 17km
 - 距國道1嘉義交流道 18km



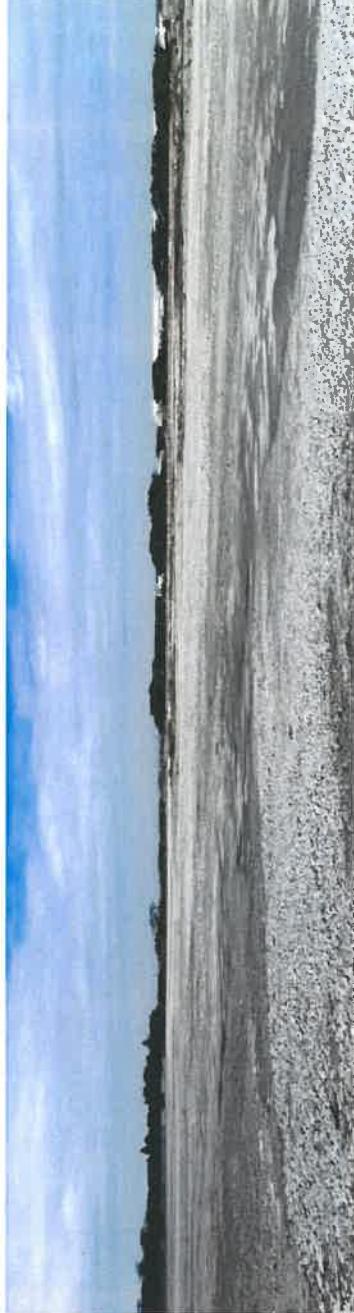
30

產業分佈概況



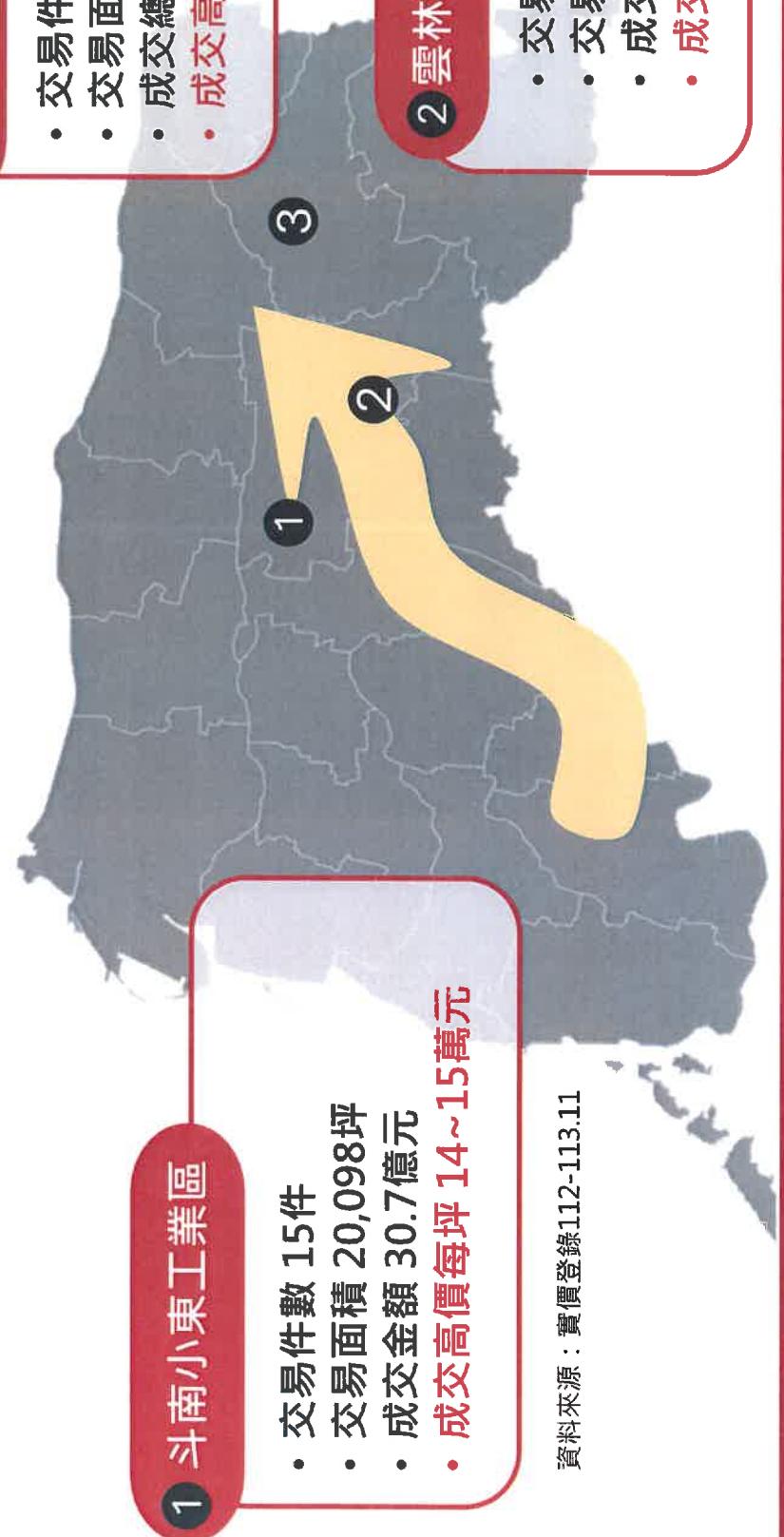
設廠亮點 具規模經濟工業用地

- 產權單純、面積相當於 11 個台北巨蛋、基地完整方正
- 位於主要交通樞紐，便於物流和資源運輸
- 適合興建廠房自用或進行整體規劃開發，包含部分住宅區用地及建物，可滿足企業員工的居住需求



05

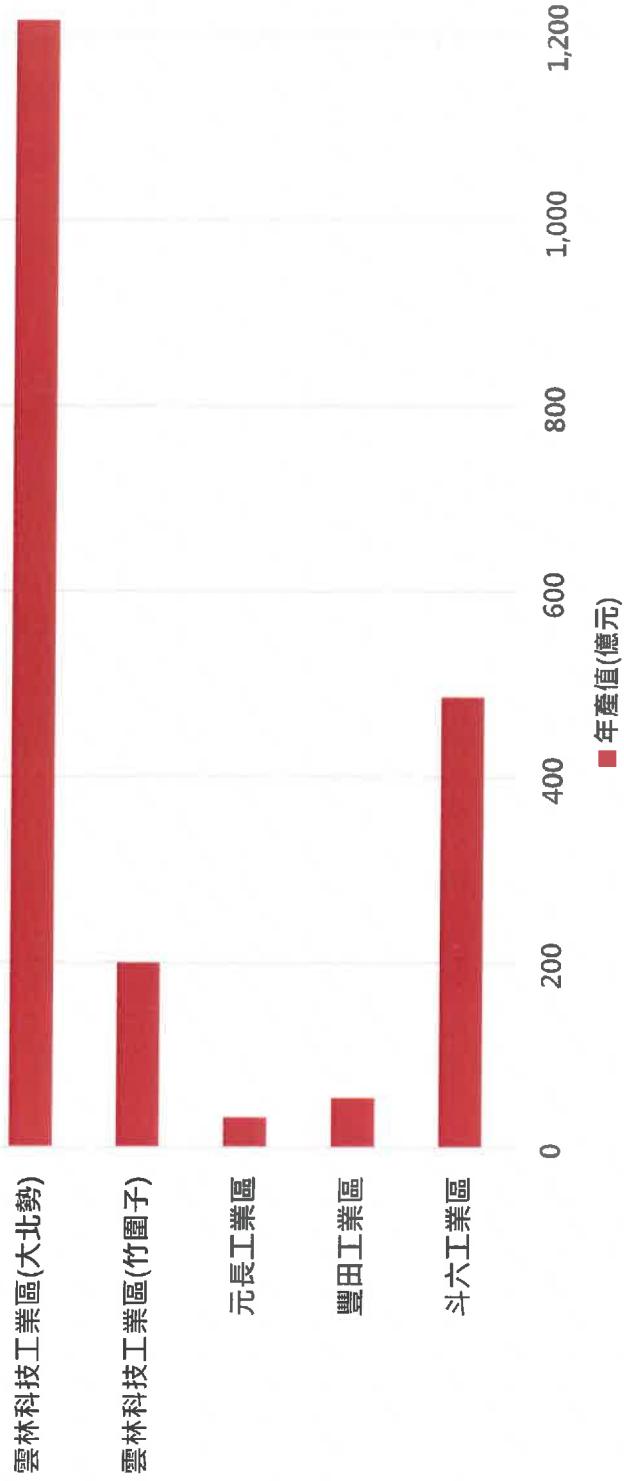
設廠亮點 土地成本基期低



資料來源：實價登錄112-113.11

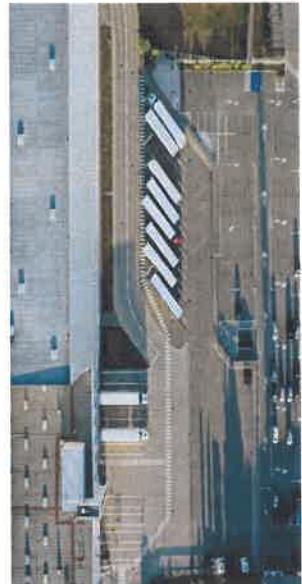
設廠亮點 發展當地產業發展

- 位居產業廊帶樞紐，可結合上下游產業進駐，產生聚落效益
- 預估可容納超過 50 家廠商，提供約 2,000 個就業機會，每年創造約 40 億元產值



設廠亮點 具半導體供應鏈進駐潛力

- ．矽品精密工業擴廠進駐虎尾園區、新普設廠小東工業區、半導體封裝大廠凌嘉科技設廠雲林土庫
- ．嘉義科學園區目前規劃引進台積電先進封裝廠CoWoS與 SoIC等高附加價值的事業
- ．北港工業用地距嘉義科學園區15公里，具有潛力成為供應鏈的重要基地，可作為擴廠選址之一



標售達成「三要」目標

1. 繁華地方需要

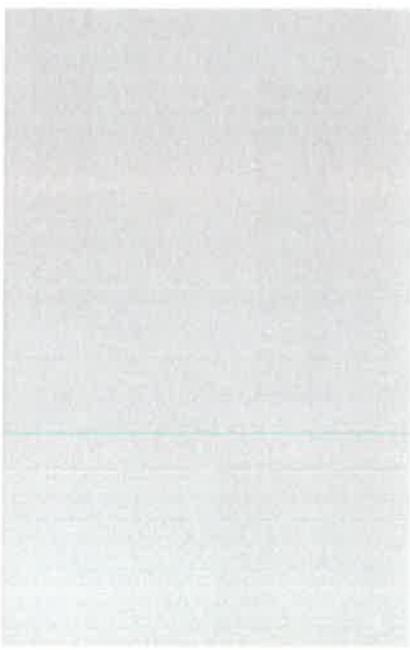
- 提供2000個工作機會
- 造福1,000個家庭
- 增加住宅需求
- 促進商業活動

2. 發展產業需要

- 位居科技廊道中樞，串聯上中下游廠商，可帶動大北港產業發展

3. 台商擴廠需要

- 隨著台積電、台灣美光、日月光、矽格聯測等半導體擴大布局，滿足供應鏈需求



標售資訊

- 公告標售底價：32.3億元
- 保證金：1億元
- 標售期間：113/12/1(日) 至 114/1/15(三)中午12時
- 開標日期：114/1/15(三)下午15時

歡迎投標設廠

產業各適合

優勢中樞廊道

居中南部科技

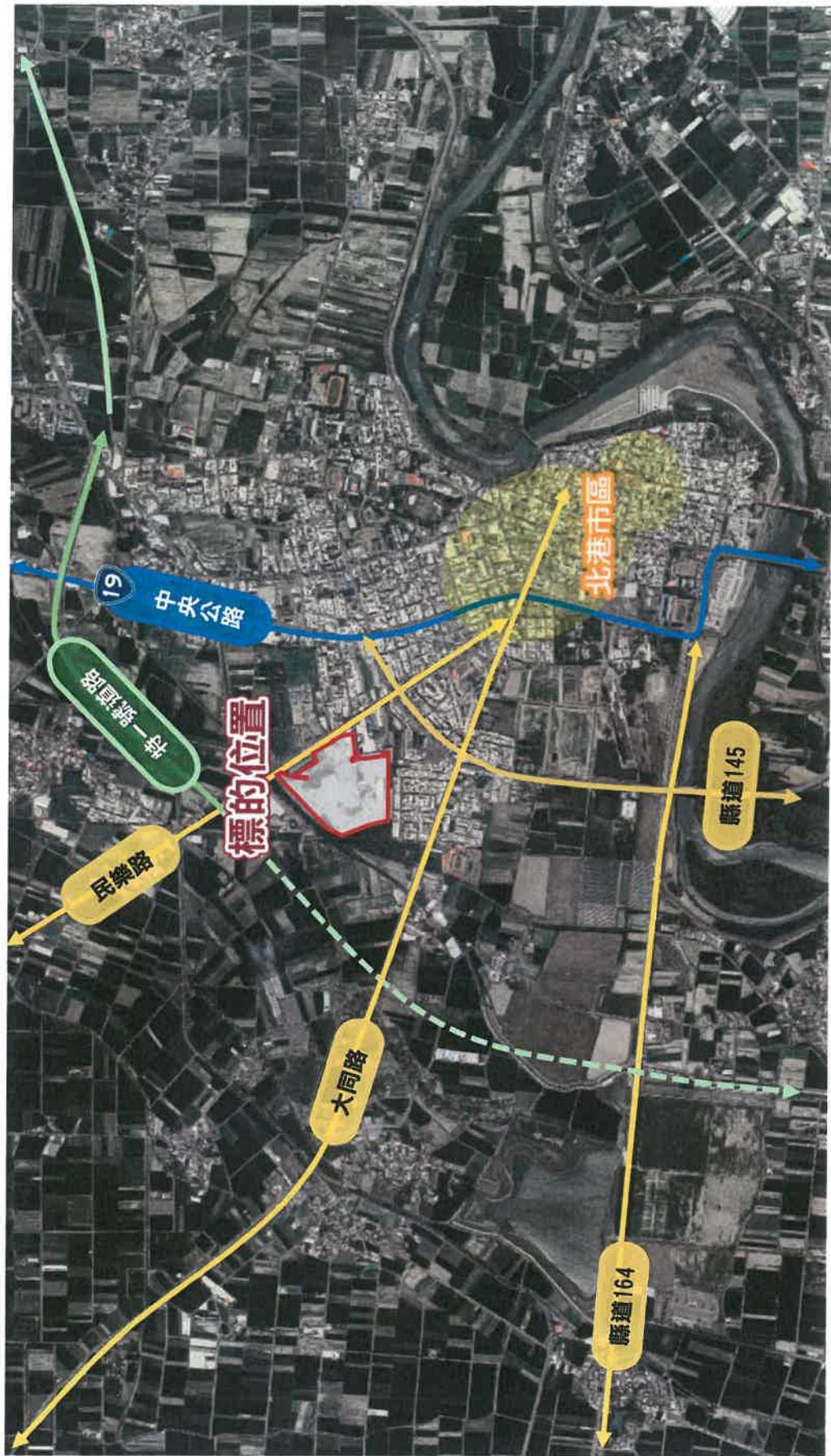
附件附圖



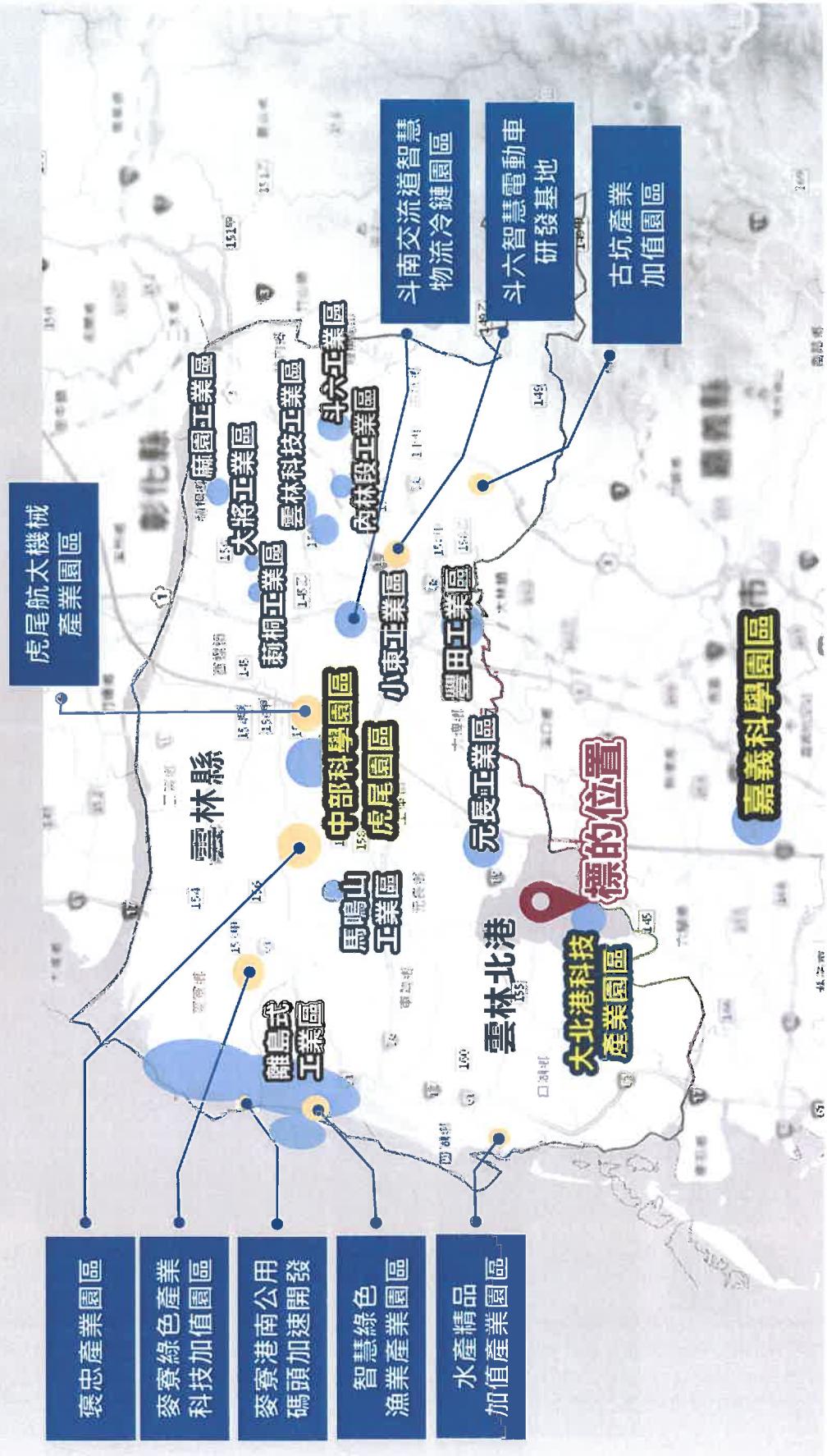
台灣金聯北港工業用地 全區鳥瞰圖



台灣金馬北港工業用地位置圖



雲林縣工業園區分布概況圖



鄰都近北港地圖



台灣金聯北港工業用地

聯外交通示意圖

理事長
張圖騰



秘書
陳玉君